



(11) **EP 1 790 450 B8**

(12) **KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(15) Korrekturinformation:
Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 B1)
Korrekturen, siehe
Bibliographie INID code(s) 54

(51) Int Cl.:
B29C 33/44 *(2006.01)* **B29C 51/34** *(2006.01)*
B29L 31/10 *(2006.01)*

(48) Corrigendum ausgegeben am:
16.09.2009 Patentblatt 2009/38

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
11.02.2009 Patentblatt 2009/07

(21) Anmeldenummer: **06024307.8**

(22) Anmeldetag: **23.11.2006**

(54) **Vorrichtung zum Vakuumformen einer mit Hinterschneidungen versehenen Trägerplatte aus einer Kunststofffolie**

Device for vacuum forming a plastic supporting plate having undercuts

Appareil de formage sous vide d'une plaque support en plastique présentant des contres-dépouilles

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI
SK TR

(30) Priorität: **24.11.2005 DE 102005056390**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
30.05.2007 Patentblatt 2007/22

(73) Patentinhaber: **Witech Kunststoff GmbH**
48455 Bad Bentheim (DE)

(72) Erfinder: **Wischemann, Ingo**
48807 Ochtrup (DE)

(74) Vertreter: **Maser, Jochen**
Patentanwälte
Mammel & Maser,
Tilsiter Strasse 3
71065 Sindelfingen (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
EP-A- 1 129 964 WO-A-01/17753
WO-A1-20/04005148 DE-A1- 10 010 341
US-A1- 3 618 170

EP 1 790 450 B8

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).